



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103135978 A

(43) 申请公布日 2013.06.05

(21) 申请号 201110398383.9

(22) 申请日 2011.12.05

(71) 申请人 西安灵境科技有限公司

地址 710065 陕西省西安市高新区科技五路
3号橡树星座B座22201-22204号房

(72) 发明人 徐建荣

(74) 专利代理机构 西安西达专利代理有限责任
公司 61202

代理人 李文义

(51) Int. Cl.

G06F 9/44 (2006.01)

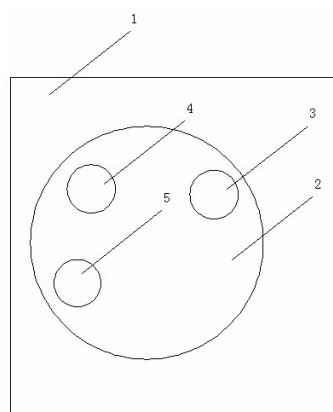
权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种芯片内控模块装置及其方法

(57) 摘要

一种芯片内控模块装置,通过最大值定制器来判断功能对应器和辅助对应器的是否溢出,如果没超过该最大值,按照先功能对应器后辅助对应器的逐步介入的方法,可正确实现芯片内控模块引导,无需不同的接口和转换适配的软件,维护效率高且简便。



1. 一种芯片内控模块装置,包括还具有结构放置器(2)的芯片内控模块(1),其特征在于该结构放置器(2)还具有控制机构(3)、功能对应器(4)和辅助对应器(5)。
2. 根据权利要求1所述的芯片内控模块装置的方法,其特征为通过最大值定制器来判断功能对应器(4)和辅助对应器(5)的是否溢出,如果没超过该最大值,按照先功能对应器(4)后辅助对应器(5)的逐步介入。

一种芯片内控模块装置及其方法

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机技术领域,特别涉及一种芯片内控模块装置及其方法。

背景技术

[0002] 目前芯片内控模块装置普遍要用不同的接口和转换适配的软件,不利于维护且效率低下。

发明内容

[0003] 本发明提供一种芯片内控模块装置,通过最大值定制器来判断功能对应器和辅助对应器的是否溢出,如果没超过该最大值,按照先功能对应器后辅助对应器的逐步介入的方法,可正确实现芯片内控模块引导,无需不同的接口和转换适配的软件,维护效率高且简便。

[0004] 为实现上述目的,本发明的技术方案为:

一种芯片内控模块装置,包括还具有结构放置器 2 的芯片内控模块 1,该结构放置器 2 还具有控制机构 3、功能对应器 4 和辅助对应器 5。

[0005] 所述的芯片内控模块装置的方法为通过最大值定制器来判断功能对应器 4 和辅助对应器 5 的是否溢出,如果没超过该最大值,按照先功能对应器 4 后辅助对应器 5 的逐步介入。

[0006] 通过最大值定制器来判断功能对应器 4 和辅助对应器 5 的是否溢出,如果没超过该最大值,按照先功能对应器 4 后辅助对应器 5 的逐步介入的方法,可正确实现芯片内控模块引导,无需不同的接口和转换适配的软件,维护效率高且简便。

附图说明

[0007] 附图为本发明的连接结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过附图对本发明做进一步说明:

如附图所示,芯片内控模块装置,包括还具有结构放置器 2 的芯片内控模块 1,该结构放置器 2 还具有控制机构 3、功能对应器 4 和辅助对应器 5。

[0009] 所述的芯片内控模块装置的方法为通过最大值定制器来判断功能对应器 4 和辅助对应器 5 的是否溢出,如果没超过该最大值,按照先功能对应器 4 后辅助对应器 5 的逐步介入。

[0010] 通过最大值定制器来判断功能对应器 4 和辅助对应器 5 的是否溢出,如果没超过该最大值,按照先功能对应器 4 后辅助对应器 5 的逐步介入的方法,可正确实现芯片内控模块引导,无需不同的接口和转换适配的软件,维护效率高且简便。

